

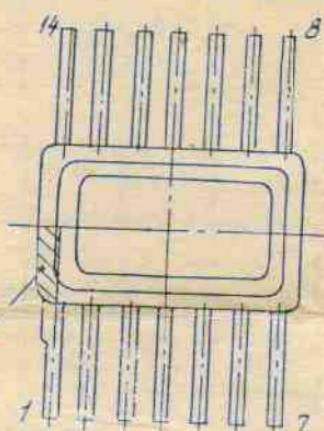


ЭТИКЕТКА

Полупроводниковые интегральные микросхемы I68KT2A, I68KT2B, I68KT2B - четырехканальные аналоговые переключатели, предназначенные для коммутации тока и напряжения.

Климатическое исполнение УХЛ

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно

Таблица назначения выводов

Конт.	Цель
I, 7, 8, 14	Выходы
2, 6, 9, 13	Управляющие входы
3, 5, 10, 12	Аналоговые входы
II	Подложка

Электрические параметры при поставке и хранении при $t=(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма					
		168KT2A		168KT2B		168KT2B	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1.Динамическое сопротивле- ние между стоком и исто- ком,Ом(Из=-15В,Ии=-5В, Исм.п=+5В,Iи=0,ImA)	Rd		100		100		100
2.Ток утечки стока,нА (Ис=-10В, Ис=-15В, Ис=-25В)	Iут.с.		20		20		100
3.Ток утечки истока,нА (Ии=-10В, Ии=-15В, Ии=-25В)	Iут.и.		20		20		100
4.Ток утечки затвора,нА (Из=-30В)	Iут.з.		20		20		20
5.Время включения,мкс (Из,B.Л,Ии=-5В, Исм.п=+5В)	t _{вкл.}		0,3		0,3		0,3
6.Время выключения,мкс Из,B.Л Ии=-5В, Исм.п=+5В)	t _{выкл}		0,7		0,7		0,7
7.Пороговое напряжение,В (Ии=-5В,Iи=0,01mA)	Ипор	3	6	3	6	3	6

Электрические параметры, изменяющиеся в процессе эксплуатации
при $t=(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма					
		168KT2A		168KT2B		168KT2B	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1.Динамическое сопро- тивление между стоком и истоком,Ом	Rд			120		120	
2.Ток утечки стока,нА	Iут.с.			50		50	200
3.Ток утечки истока,нА	Iут.и.			50		50	200
4.Ток утечки затвора, нА	Iут.з.			100		100	100

Примечание.Режимы измерения параметров приведены в таблице
"Электрические параметры при поставке и хранении при
 $t=(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ "

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото 8,5828 г. в основании
серебро 1,0751 г. в припойной прокладке
золото 0,00003198975 г/мм на 14 выводах длиной 4,5мм

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 168KT2A,168KT2B,168KT2B соответствуют техническим
условиям 0.308.029 ТУ

Приняты по извещению № 967 от 23.04.1999г.

OTK
03

2

1. Допустимое значение статического потенциала на выводах микросхемы не более 30В.
2. Незадействованные выводы микросхем должны быть заземлены.
3. Установку микросхем на плату производить после формовки выводов с зазором до 0,7мм, при этом зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью платы должен быть полностью заполнен kleem, в случае установки на плату, имеющую токопроводящие дорожки под микросхемой, допускается устанавливать с зазором до 0,3мм при этом дополнительное крепление прокладки и корпуса микросхемы к плате обеспечивается обволакиванием лаком. Допускается осуществлять однократную формовку выводов. Фиксация выводов в приспособлении при формовке должна осуществляться за зоной 0,5мм (зона наплыva стекла).
4. После формовки выводов обязательно производить их лужение, в том числе мест перегибов.